

Elektroniklot NP103T

Produktbeschreibung

GENMA Elektroniklot NP103T (SAC0300)– kupferfreie Legierung zum Nachfüllen bei erhöhtem Kupfergehalt im Lötbad. Ein spezieller Produktionsprozess minimiert die Bildung von Oxyden und beugt der Lötbrückenbildung vor.

Technische Eigenschaften

	Spezifischer Wert	Testmethode
Legierung (wt %)	Sn 99,68 / Ag 0,32 / SAC0300	
Schmelzbereich (°C)	231 - 231	IEC61189-11
Barrengröße in mm (Länge x Breite x Höhe)	396 ± 5 x 20 ± 2 x 7,5 ± 3 (Other shapes available on request)	
Barren Gewicht in kg	0,45 ± 0,05	
Lagerung	trocken	

Konformität

Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU